

【半导体关键材料项目组】招聘岗位

序 号	岗 位	学 历	需求人数
1	应用工程师	本科及以上	2
2	研发工程师	硕士及以上	2

岗位详情

一、应用工程师

1. 岗位职责

- (1) 参与半导体高端晶圆清洗剂等系列产品研发和应用；
- (2) 负责测试与表征、基底制备；
- (3) 负责产品应用与验证。

2. 任职要求

- (1) 本科及以上学历，化学、化工、材料、半导体、物理、电子及机械工程等相关专业；
- (2) 有材料研发、产品应用相关工作经验者优先；
- (3) 有半导体、光电等相关行业相关工作经验者优先；
- (4) 具备良好的中英文语言能力以及逻辑思维和表达能力。

二、研发工程师

1. 岗位职责

- (1) 参与高科技光刻新产品的研发；
- (2) 参与潜在的新研究项目的评估和开发；
- (3) 参与相关产学研项目的申报及研发。

2. 任职要求

(1) 硕士及以上学历，理工科化学、材料等相关专业背景，其中有机化学、高分子化学专业优先；

(2) 具有研发经验和独立开展新研发课题的能力；

(3) 了解相关国内和国际半导体集成电路制造及其特殊化学材料的应用和和发展情况；

(4) 从事半导体特殊化学药品、材料研发与应用、半导体集成电路芯片制造工艺等相关工作经验者优先；

(5) 拥有团队管理经验者优先；

(6) 良好的中英文语言表达能力。

投递方式

1. 采用电子邮件方式报名，符合应聘条件者，请将个人简历（含照片）、学历学位证书及其他能反映个人能力水平的相关材料发送到 wendanw@xmu.edu.cn，邮件标题为“姓名+应聘××岗位+××专业”。

2. 初审通过者，通知面试。应聘人员需如实填报个人资料，如有虚假，取消面试或录用资格。

3. 应聘截止时间：2022 年 12 月 31 日。